

知 H3C SR6600_SR6602X-CMW520-E3201P02版本发布公告

张玺 2013-07-05 发表

H3C SR6600_SR6602X-CMW520-E3201P02版本发布公告

关键字: SR6600; SR6602X; E3201P02

一、使用范围及配套说明:

表1 版本配套表-1

产品系列	SR6602X系列
型号	SR6602-X1/SR6602-X2
内存	SR6602-X1: 2G/4G SR6602-X2: 4G
FLASH/CF卡	最小512M
BootWare版本号	随主机版本自动升级, 本次版本加载之后将升级为1.15。
目标文件名称及MD5校验码	SR6602X_MCP-CMW520-E3201P02.bin: 94d0141803f5436017074990102fe8ab
iMC版本号	iMC EAD 5.2 (E0402) iMC MVM 5.2 (E0401H01) iMC NTA 5.2 (E0401P02) iMC PLAT 5.2 (E0401H03) iMC QoSM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2 (E0402) iMC SHM 5.2 (E0401) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UBA 5.2 (E0401P02)
iNode版本号	iNode PC 5.2 (E0402)
备注	无

表2 版本配套表-2

产品系列	SR6600系列
型号	SR6604/SR6608/SR6616
内存	MCP-X1: 2G/4G MCP-X2: 4G
FLASH/CF卡	最小256M MCP-X1/MCP-X2最小1G
BootWare版本号	随主机版本自动升级, 本次版本加载之后, MCP-X1主控板将升级为1.15, MCP-X2主控板将升级为1.15,
目标文件名称及MD5校验码	SR6602X_MCP-CMW520-E3201P02.bin: 94d0141803f543 6017074990102fe8ab
iMC版本号	iMC EAD 5.2 (E0402) iMC MVM 5.2 (E0401H01) iMC NTA 5.2 (E0401P02) iMC PLAT 5.2 (E0401H03) iMC QoSM 5.2 (E0401) iMC UAM 5.2(E0402) iMC SHM 5.2 (E0401) iMC TAM 5.2 (E0401) iMC UBA 5.2 (E0401P02)
iNode版本号	iNode PC 5.2 (E0402)
备注	无

表3 产品单板配套表

单板型号	单板名称	硬件版本	逻辑版本
SR6602-X1	SR6602-X1 路由器主机(4GE Co mbo,1 FIP 插槽)	VER. A	基本段: 100 扩展段: 200
SR6602-X2	SR6602-X2 路由器主机(4GE Co mbo,2 10GE SFP+,1 FIP 插槽)	VER. A	基本段: 100 扩展段: 200
MCP-X1	主控处理引擎	VER. A	基本段: 100 扩展段1: 200 扩展段2: 200
MCP-X2	主控处理引擎	VER. A	基本段: 100 扩展段: 200 扩展段2: 200
FIP-10	灵活接口平台10(4MIM插槽)	VER. B	100
FIP-20	灵活接口平台20 (2HIM插槽)	VER. A	100
HIM-8FE	8端口百兆以太网电口接口模块	VER. B	100

HIM-4GBE	4端口千兆以太网电口接口模块	VER. B	200
HIM-4GBP	4端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	200
HIM-8GBE	8端口千兆以太网电口接口模块	VER. B	200
HIM-8GBP	8端口千兆以太网光口接口模块(SFP)	VER. A	200
HIM-1EXP	1端口万兆以太网光接口模块(XFP)	VER. A	200
HIM-CL1P	1端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER. B	底板：100 子卡：200
HIM-CL2P	2端口OC-3/STM-1通道化E1/T1 POS接口模块(SFP)	VER. B	底板：100 子卡：200
HIM-CLS1P	1端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-CLS2P	2端口OC-3/STM-1通道化E3/T3 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-MSP2P	2端口OC-3c/STM-1c或1端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-MSP4P	4端口OC-3c/STM-1c或2端口OC-12c/STM-4c POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-PS1P	1端口OC-48/STM-16 POS接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-AL1P	1端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-AL2P	2端口OC-3c/STM-1c ATM接口模块(SFP)	VER. A	100
HIM-RS2P	2端口OC-48c/STM-16c RPR接口卡	VER. A	100

二、增减特性说明：

版本号	项目	描述
CMW520-E3201P02	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-E3201P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103P01	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-R3103	硬件特性更新	无
	软件特性更新	支持Password-Recovery功能
CMW520-R3101	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-E2706P03	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
CMW520-E2706	硬件特性更新	SR6600-CMW520-E2706版本支持以下硬件： ？ SR6602-X1 ？ SR6602-X2 ？ MCP-X1 ？ MCP-X2 ？ FIP-10 ？ FIP-20
	软件特性更新	SR6602-X/MCP-X版本首次发布

三、相比前一版本解决问题列表

1. RTD067703

- ？ 问题现象： 概率情况下出现双主控板间不通，命令行反应缓慢。
- ？ 问题产生条件： 设备配置MCP双主控。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C SR6600_SR6602 X-CMW520-E3201P02版本说明书》。